

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	莫尼塔、嘉实基金、浙商证券、兴业基金、创懿资管（上海）、香港长盈基金、聚源通汇（青岛）私募基金、幸福阶乘（香港）基金、中金银海（香港）基金。
会议时间	2023年11月1日-11月2日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠绫 企划协理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、请介绍一下公司面临的机遇？ 答复：1）中国是最大的电子消费市场，为集成电路的发展提供良好的土壤；2）集成电路行业国产替代需求显著；3）国家重点支持集成电路行业发展。</p> <p>问题 2、公司三季度产能利用率提升的原因？ 答复：公司三季度产能利用率提升的原因主要是在市场回暖的背景下，公司新产品的不断推出以及其他产品的订单持续增长。</p> <p>问题 3、国内代工厂都在积极扩充 OLED 产能的原因？ 答复：目前 OLED 的面板在手机端消费渗透率逐渐提高，对 OLED 驱动芯片的市场需求日益提升，并且国内 OLED 驱动芯片的代工产能较低，未来具有较大的成长空间。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月3日